



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр-кт Берестейський, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам закладів
вищої освіти України

Щодо стипендіальної програми
«Seoul Tech Scholarship 2025»

Шановні колеги!

МЗС України листом від 13.01.2025 № 640/14-830-3732 повідомило про започаткування стипендіальної програми мерії Сеула «Seoul Tech Scholarship 2025» для здобуття ступеня магістра у сферах науки та техніки в університетах м. Сеул у 2025 – 2026 навчальному році.

Детальна інформація стосовно стипендії, порядку подання заявки на навчання, вимог до кандидатів, університетів, що беруть участь в стипендіальній програмі, та аплікаційні форми додаються.

Заявки подаються до Посольства України в Республіці Корея до **07.03.2025**. Необхідні документи надсилаються поштою на адресу дипустанови (21, Itaewon-ro 45-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea) та дублюються електронною копією пакета документів на адреси: emb_kr@mfa.gov.ua та yulia.kaplan@mfa.gov.ua (з приміткою «Seoul Tech Scholarship 2025 application»). Контакти для уточнення деталей щодо стипендії: sts@hissf.or.kr; щодо подачі заявки: yulia.kaplan@mfa.gov.ua.

Просимо поширити зазначену інформацію серед заінтересованих осіб.

Водночас звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 2⁶ Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, виїзд з України чоловіків віком 18–60 років – здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, під час дії воєнного стану обмежено.

Додатки: згадане на 65 арк.

З повагою

Заступник Міністра

Михайло ВИННИЦЬКИЙ

Є.Клименко 481-32-77



МОН № 1/937-25 від 16.01.2025

Підписав: Винницький Михайло Іван

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000075A036004D91B900

Дійсний: з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59

UB

Київський
національний
університет
будівництва і
архітектури

№57/02/25 від 17.01.2025

арк.1

